

各 位

会 社 名	テクノクーツ株式会社
代 表 者	取 締 役 社 長 岡 本 克 巳 (JASDAQ コード番号 5217)
問 い 合 せ 先	取 締 役 小 野 文 男 管 理 本 部 長 (TEL03-5354-8171)
当 社 の 親 会 社	ジューエルサイエンス株式会社
代 表 者	取 締 役 社 長 外 丸 勝 彦 (東証第2部 コード番号 7705)

平成 23 年 3 月 期 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 22 年 5 月 11 日に公表いたしました業績予想及び未定としておりました配当予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 平成 23 年 3 月 期 通期業績予想数値の修正(平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

(1) 修正の内容

(連結)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A) (平成 22 年 5 月 11 日発表)	4,260	187	160	152	19 円 71 銭
今回修正予想(B)	4,745	352	301	283	36 円 63 銭
増減額(B-A)	485	165	140	130	
増減率(%)	11.4	88.3	87.4	85.8	
(ご参考)前期実績 (平成 22 年 3 月 期)	3,867	30	31	5	0 円 74 銭

(個別)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A) (平成 22 年 5 月 11 日発表)	4,260	133	111	103	13 円 40 銭
今回修正予想(B)	4,710	221	186	174	22 円 60 銭
増減額(B-A)	450	87	74	71	
増減率(%)	10.6	65.7	66.8	68.7	
(ご参考)前期実績 (平成 22 年 3 月 期)	3,858	79	79	53	6 円 96 銭

(2) 修正の理由(連結・個別)

世界的な半導体需要の拡大を受け、半導体製造装置メーカーなどが設備投資を増加させたことから、前工程の消耗品である当社グループ製品への引き合いも増加しました。

当期の業績につきましては、前事業年度後半からの高水準の受注残を反映し、第1四半期は好調なスタートとなりましたが、第2四半期に入り、一部取引先の在庫調整の影響などから受注・売上高ともに調整色が漂いました。

第3四半期に入りましても同様な状況が続いておりましたが、ここにきて、足元の受注には想定されたほどの落ち込みが見られないことから、上記のとおり、売上高及び各利益の業績予想を修正いたします。

(注) 上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

2. 配当予想の修正

(1) 修正の内容

基準日	1株当たり配当金(円)				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
前回予想 (平成22年5月11日発表)	—	—	—	(未定)	(未定)
今回修正予想	—	—	—	5円00銭	5円00銭
当期実績	—	—	—		
前期実績(平成22年3月期)実績	—	—	—	0円00銭	0円00銭

(2) 修正の理由

当社の期末配当につきましては、リーマンショック以降の急激な業績悪化により、2期連続の無配とさせていただいておりましたが、当期の業績は前事業年後半からの受注が好調に推移したことなどから、一定水準の利益を確保できる見通しとなり、今後の事業環境等を総合的に勘案した結果、復配に目処がついたと判断し、今般、配当予想を上記のとおり修正することといたしました。

なお、本件は平成23年6月17日開催予定の定時株主総会において、お諮りする予定であります。

以 上